

# Rockchip 量产烧录 指南

发布版本:1.0

日期:2016.07

## 前言

### 概述

本文介绍 RK 平台的量产烧录方案,包括如何制作烧录镜像、烧录工具使用和常见问题处理。

## 支持产品

芯片名称	内核版本
RK3399	Linux4.4
RK3368	Linux4.4
RK3288	Linux4.4

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 生产技术人员

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016-07-18	V1.0	LY	初稿

## 目录

前言	· • • • • • • • •		I
目录			II
1	量产烧	录方案	1-1
	1.1	方案一(USB 升级方案)	1-1
	1.2	方案二(SD 升级方案)	
	1.3	方案三(烧录器升级方案)	1-1
2	工具使	:用	2-1
	2.1	FactoryTool 批量烧录工具	2-1
	2.2	OemTool(制作 Demo 镜像工具)	2-1
	2.3	SD_Firmware_Tool(SD 升级卡制作工具)	2-2
	2.4	SpiImageTool(烧录器镜像制作工具)	2-2
3	制作升	级固件	3-1
	3.1	步骤	3-1
4	烧录器	设置	4-1
	4.1	EMMC 烧录数据:	4-1
	4.2	EMMC EXT_CSD 需要配置的信息:	4-1
5	常见升	级问题	5-1
	5.1	下载 Boot 失败	5-1
	5.2	下载 Boot 失败	5-1
	5.3	准备 IDB 失败	5-1
	5.4	下载 IDB 失败	5-2
	5.5	下载固件失败	5-2

## 1 量产烧录方案

### 1.1 方案一(USB 升级方案)

步骤 1:制作 update.img 升级固件 步骤 2:使用 FactoryTool 进行批量烧录

### 1.2 方案二(SD 升级方案)

步骤 1: 制作 update.img 升级固件

步骤 2: 使用 SD\_Firmware\_Tool 工具制作固件升级的 SD 卡

步骤 3: 插入升级 SD 卡, 重新上电, 进行固件烧录

### 1.3 方案三(烧录器升级方案)

步骤 1:制作 update.img 升级固件

步骤 2: 使用 SpiImageTool 工具制作烧录器的烧录文件

步骤 3: 存储芯片接入烧录器,进行固件烧录

## 2 工具使用

### 2.1 FactoryTool 批量烧录工具



### 使用步骤:

点击"固件",选择升级固件

如果有烧录 Demo 镜像,则勾选"Demo"选择 Demo 镜像(可选),Demo 镜像制作见 OemTool工具使用

点击"启动",开始自动检测升级设备 连接升级设备,工具检测到后,自动开始升级

### 2.2 OemTool(制作 Demo 镜像工具)



制作 Demo 镜像步骤:

- 1. 点击"选择...",选择制作镜像的 Demo 目录
- 2. 勾选"Fat32",目前只支持 Fat32 格式镜像
- 3. 设置"磁盘大小",只要大于 user 分区的容量,按 100M 对齐即可
- 4. 点击"开始执行",成功后会在工具目录下生成一个 OemImage.img 镜像文件

### 2.3 SD\_Firmware\_Tool(SD 升级卡制作工具)



#### SD 升级卡制作步骤:

- 1. 从下拉列表中,选中要制作的 SD 卡或 U 盘
- 2. 勾选"固件升级"
- 3. 点击"选择固件",选择 update.img 升级固件
- 4. 点击"开始创建"

### 2.4 SpiImageTool(烧录器镜像制作工具)



#### 烧录器镜像制作步骤:

- 1. 点击"选择固件",选取 update.img 升级固件
- 2. 存储使用 Emmc 时,勾选"数据区预留"
- 3. 存储使用 Emmc 时,空白填充选择 0,存储使用 nandflash 时,空白填充选择 0xFF
- 4. 点击"生成文件",成功时会在工具目录下生成 boot0.bin 和 data.bin。emmc 情况只使用 data.bin,nandflash 情况需要使用 boot0.bin 和 data.bin

## 3 制作升级固件

### 3.1 步骤

- 1. 在 Android 源代码目录下,运行 mkimage.sh 脚本带上 ota 参数,生成 system.img、boot.img 和 recovery.img 等,将其拷贝到 rockdev 的 image 目录下。
- 2. 在 AndroidTool 的 rockdev 目录下,执行 mkupdate.bat 批处理,生成 update.img 升级固件.ubuntu 下执行 mkupdate.sh 脚本生成。下图为 mkupdate.bat 内容:

```
2 Afptool -pack ./ Image\update.img
3
4
5 RKImageMaker.exe -RK31 RK3188Loader(L)_V2.10.bin Image\update.img update.img -os_type:androidos
```

重点关注-RK31 这个参数,它需要跟设备匹配。如果不清楚这个值,可以通过下面方法获得:

● 打开 androidtool 工具,进入高级功能,选择这个方案的 loader 文件,点击"下载"



● 点击下方的"读取 Chip 信息",右方会打印出以下信息,Image Chip Flag 就是那个参

## 4 烧录器设置

### 4.1 EMMC 烧录数据:

EMMC 分为 3 个部分,USER 区,BOOT1 区和 BOOT2,只需要烧录 USER 分区即可,烧录的文件为 SpiImageTool 生成的 data.bin。

### 4.2 EMMC EXT\_CSD 需要配置的信息:

```
EXT_CSD[167] = 0x1f (如果芯片支持,需要配置)
EXT_CSD[162] = 0x0 (默认值)
EXT_CSD[177] = 0x0 (默认值)
EXT_CSD[178] = 0x0 (默认值)
EXT_CSD[179] = 0x0 (默认值)
```

## 5 常见升级问题

### 5.1 下载 Boot 失败



#### 日志提示:

#### 可能的原因:

- 1. USB 信号不好(检查 usb 线路上的电容和电阻参数是否正常, usb 供电是否正常)
- 2. 主控虚焊或者电源供电问题

### 5.2 下载 Boot 失败



#### 可能的原因:

DDR 颗粒或者走线问题

### 5.3 准备 IDB 失败



09:13:48 016 [Error] Layer<20,2-1-6>:准备IDB失败

#### 可能的原因:

Flash 虚焊或者不支持的颗粒

### 5.4 下载 IDB 失败



### 可能的原因:

- 1. USB 通讯问题(断电重试,需要使用有源 usb hub)
- 2. DDR 稳定性问题(使用 DDR 测试工具进行稳定性测试)

### 5.5 下载固件失败



### 可能的原因:

- 1. USB 通讯问题(断电重试,需要使用有源 usb hub)
- 2. Flash 问题(使用 AndroidTool 擦除 flash 重试)